

MEAS | MEAS MCD

TE 内部编号 GA100K6MCD1

TE 内部产品描述 MCD PROBE, 100K OHMS,

Thermistor Probe — Micro BetaCHIP (MCD)

[在 TE 官网查看>](#)[传感器](#) > [温度传感器](#) > [NTC 热敏电阻传感器和探针](#) > [NTC 热敏电阻](#) > [Thermistor Probe — Micro BetaCHIP \(MCD\)](#)

分离式 NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

Lead Wire Length: 152 mm [5.984 in]

电阻 (25°C): 100 kΩ

Resistance Tolerance (at 25°C): ± .88 %

β 值 (25/85): 4261 K

[所有 Thermistor Probe — Micro BetaCHIP \(MCD\) \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式 NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
Resistance Tolerance (at 25°C)	± .88 %
公差 β 值	±0.5 %

电气特征

β 值 (25/85)	4261 K
-------------	--------

尺寸

Lead Wire Length	152 mm[5.984 in]
------------------	------------------

使用环境

电阻 (25°C)	100 kΩ
工作温度范围	125 °C[257 °F]
工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

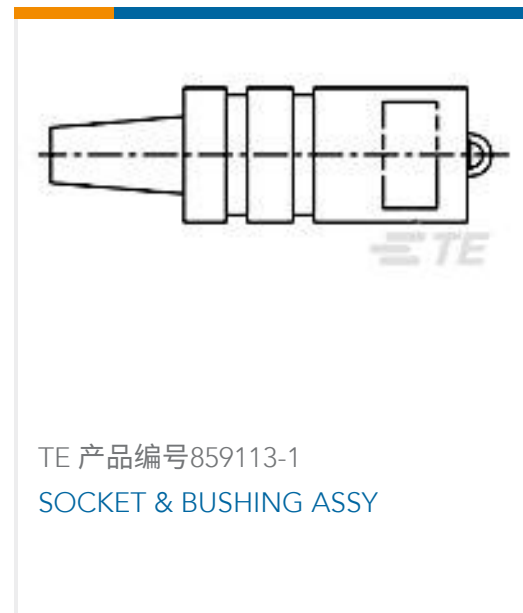
配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS MCD



客户还购买了



文档

数据表/目录页

[GA100K6MCD1 MICRO BetaCHIP \(MCD\) THERMISTOR PROBES](#)

英文版本

[MCD_100K6MCD1](#)

英文版本